

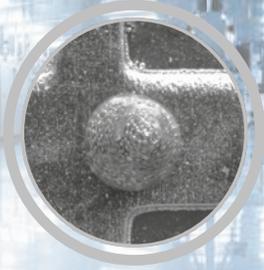
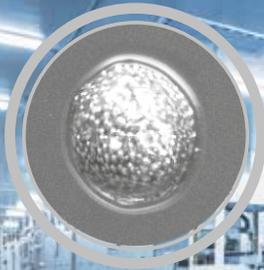
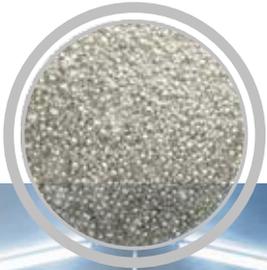
# MDS 1560 — 微喷射点胶系统

实现最佳的焊锡膏点胶效果

# VERMES

••••• MICRODISPENSING

POWERED BY DST  
动力冲击技术



## 焊锡膏 点胶系统

### 基于独创动力冲击技术的焊锡膏点胶系统

微密斯点胶科技推出的 MDS1560 点胶系统，采用DST动力冲击技术，为5号以上焊锡膏提供可靠的点胶方案，实现最小喷射点和最理想的点胶效果。

微密斯微点胶系统 MDS1560 广泛应用于各类供应商的焊锡膏点胶。该系统易于集成到各类生产机械平台，例如点胶机或网印机。

[china@vermes.com](mailto:china@vermes.com) / [www.vermes.com](http://www.vermes.com)

实现精准点胶  
确保稳定运作  
采用独创技术

## 焊锡膏点胶效果

使用 MDS1560 微喷射点胶系统



### 点胶应用案例:



模块封装  
POP 叠层封装点胶

- 焊锡膏型号: 7号
- 胶点尺寸: 180 $\mu$ m

电子元件  
在印刷电路板上的贴装

- 焊锡膏型号: 6号
- 胶点尺寸: 220 $\mu$ m



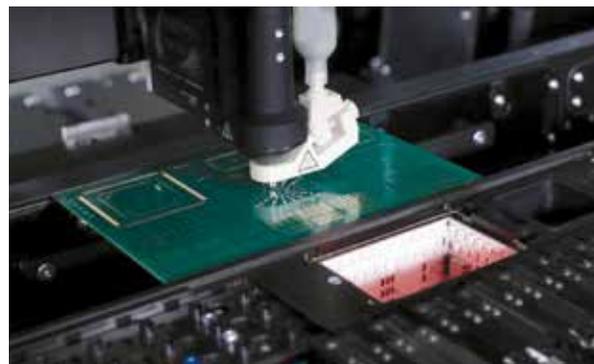
3-D MID 三维模塑  
互连器件生产

- 焊锡膏型号: 5号
- 胶点尺寸: 300 $\mu$ m



微密斯微喷射点胶系统 MDS 1560 帮助客户实现最理想的焊锡膏点胶效果, 具有多种优势:

- DST (德仕特) —— 微密斯微喷射点胶的革新性驱动原理技术
- 最佳的通道引导和压缩几何结构
- 即使最小的冲程也可产生强劲的冲力, 实现精准、高速的点胶
- 喷嘴加热系统确保介质的温度恒定、粘度稳定



在微密斯, 我们广泛研究各类焊锡膏的性能表现, 使我们的系统更适合客户应用, 打造最佳解决方案。

若您的点胶介质需单独进行应用测试, 欢迎联系:

[china@vermes.com](mailto:china@vermes.com)

VERMES Microdispensing GmbH | Rudolf-Diesel-Ring 2  
83607 | Holzkirchen | Germany | +49 (0) 8024 644 - 0

VERMES Microdispensing America Inc | 2226 Ringwood Avenue  
San Jose | CA 95131 | USA | +1 408 520-2555

微密斯点胶科技 (厦门) 有限公司 | 中国 | 厦门市 | 湖里区  
新丰三路16号 | 日华·国际大厦 | 601室C1单元  
+86 (0) 592 725 7233

VERMES Microdispensing Ltd. | 402-Dong 505-ho  
Pyeongcheon-ro | 14502 Gyeonggi-do | Korea  
+82 (0) 32-246-1500

VERMES Microdispensing (Malaysia) Sdn Bhd | No.11  
Jalan Sungai Dua Utama 1 | Taman Sungai Dua Utama  
13800 | Butterworth, Penang | Malaysia | +60 4 358 0996